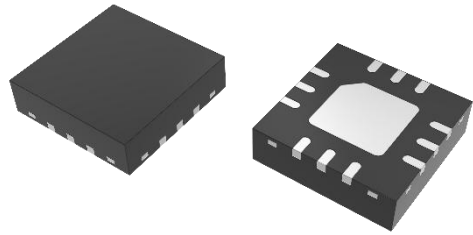


特点:

- 频率范围: 2~8GHz
- 插入损耗: 典型值2.0dB
- 隔离度: 典型值20dB
- 0°两路功分器
- QFN 塑封
- 尺寸: 3.0×3.0×1.2mm

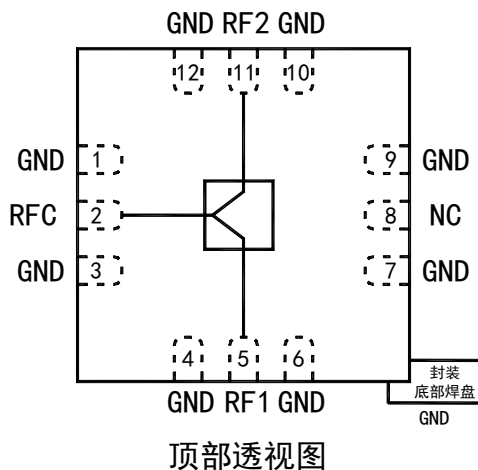
图片:



性能参数: (50Ω系统)

参数名称	符号	测试条件	参数值				单位	备注	
			常温 (+25℃)			全温 -55℃~+85℃			
			MIN	TYP	MAX				
频率范围	f	f=2~8GHz P _{IN} =0dBm	2		8	2~8	GHz		
插入损耗	IL			2.0	2.5	≤2.5	dB		
端口驻波	VSWR			1.6:1	2.0:1	≤2.0:1			
隔离度	ISO			18	20	≥18	dB		
幅度不平衡	AU				0.2	0.4	≤0.5	dB	
相位不平衡	PU				3	5	≤5	°	
1dB 压缩点输入功率	IP _{1dB}			+24	+25		≥+24	dBm	

功能框图:



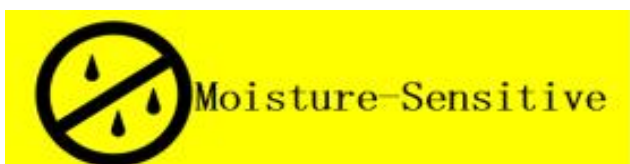
引脚定义:

引脚编号	符号	描述
2	RFC	射频公共端口, 内部无隔直
5	RF1	射频支路端口 1, 内部无隔直
11	RF2	射频支路端口 2, 内部无隔直
8	NC	内部悬空, 建议接地
1/3/4/6/7/9/10/12	GND	接地
底部中央焊盘	GND	接地

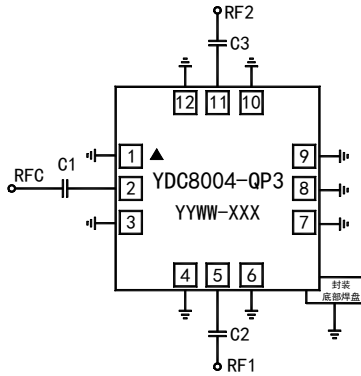
极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+25dBm
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-65~+150℃
潮湿敏感等级 (MSL)	3
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



推荐应用电路:

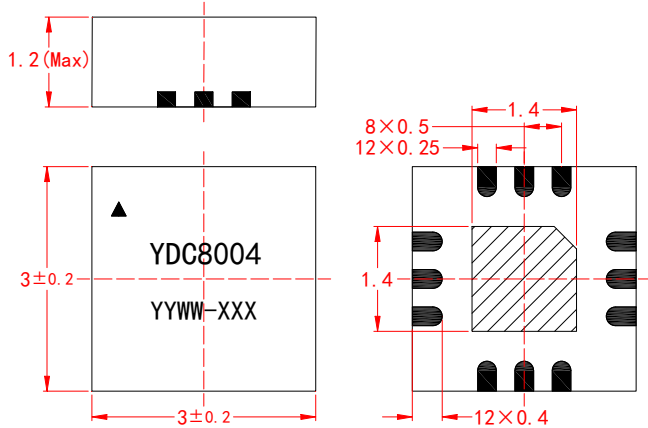


推荐电路值:

位号	型号/数值	备注
C1 C2 C3	1nF	可根据使用频率取值

注: 外部无直流电压时, 可以不加隔直电容。

外形尺寸图:

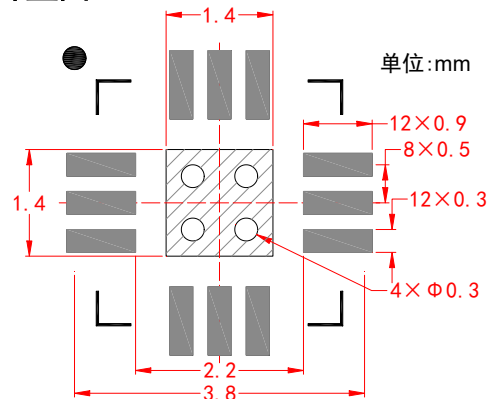


- 注: 1、单位: mm, 未注明公差按 GB/T 1804-m;
 2、产品采用 QFN 塑封封装, 引脚表面镀镍钯金 (Ni:0.5~2.0um, Pd:0.02~0.15um, Au:0.003~0.015um);
 3、产品标识采用激光刻字。

字符标志:

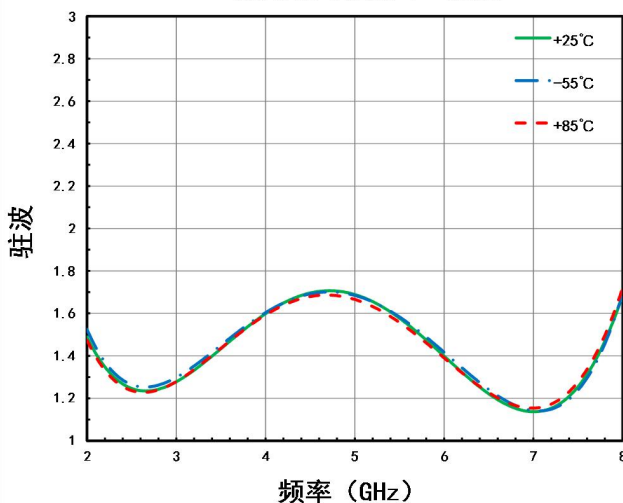
标识	说明	备注
YDC8004	产品型号	不含型号尾缀
▲	1脚&静电敏感标识	
YYWW	批次号	
XXX	序列号	

推荐焊盘图:

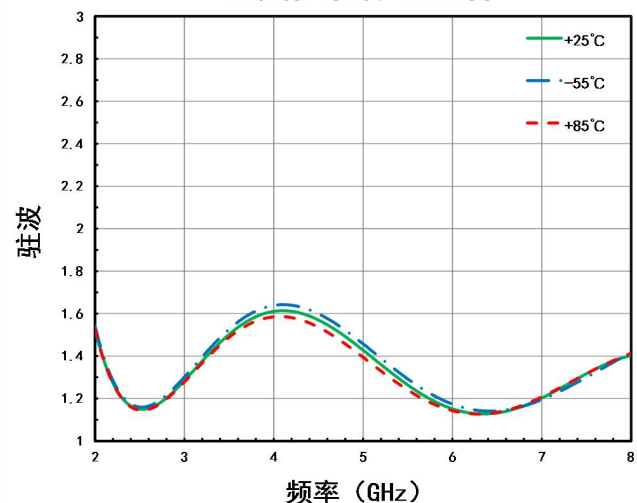


典型测试曲线: (50Ω系统)

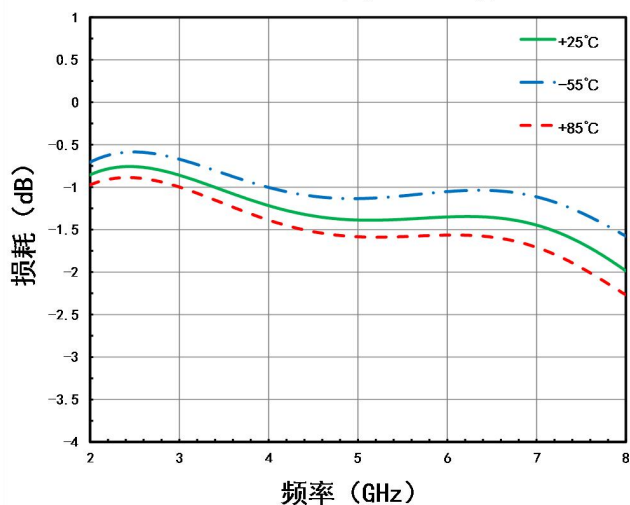
公共端口驻波 VS. 温度



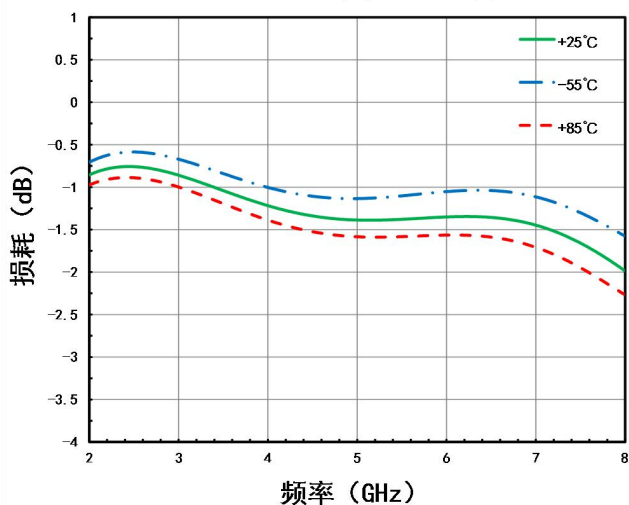
支路端口驻波 VS. 温度



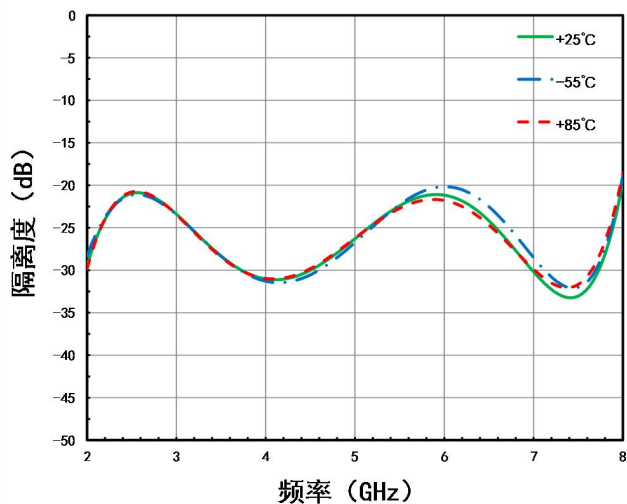
RFC→RF1损耗 VS. 温度



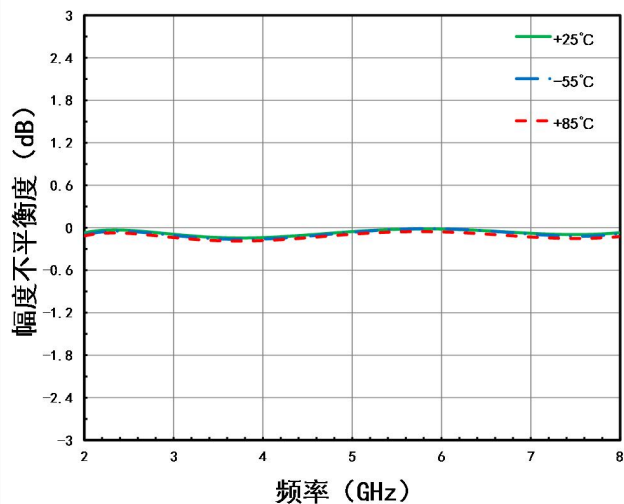
RFC→RF2损耗 VS. 温度



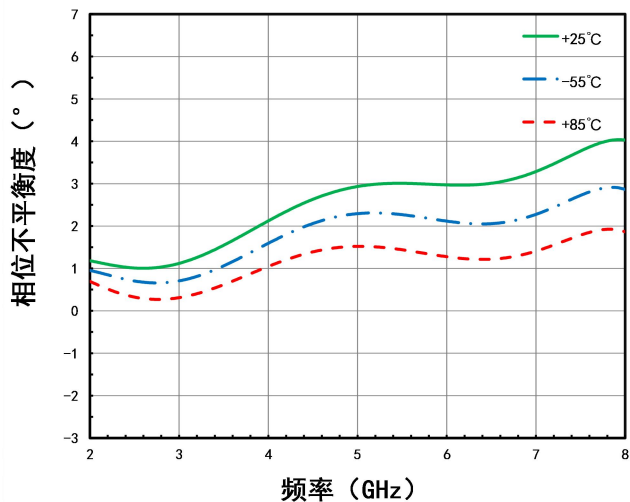
RF1-RF2隔离度 VS. 温度



幅度不平衡度 VS. 温度

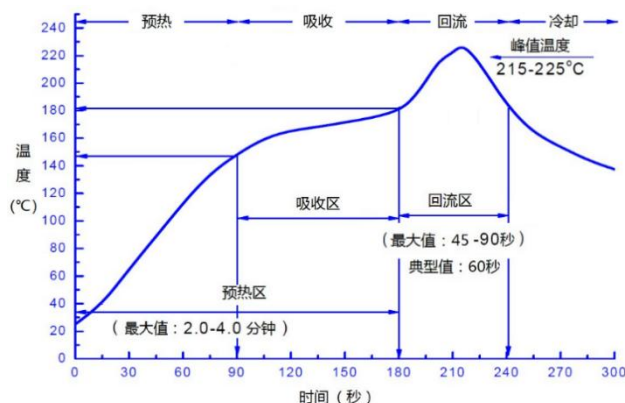


相位不平衡度VS. 温度



产品使用注意事项：

1. 产品属于静电敏感器件，在运输、装配使用过程中请注意静电防护。
2. 产品属于3级潮湿敏感器件，产品在存储、操作、运输、包装使用过程须按IPC/JEDEC J-STD相关要求执行。
3. 产品使用时请保证接地良好（GND引脚和底部金属化区域）。
4. 产品推荐SMT工艺贴片使用，采用Sn63/Pb37锡膏（熔点+183°C）回流焊接。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按IPC/JEDEC J-STD MSL3级要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于3次。
6. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过3秒；回流及手工焊接次数不大于3次。
7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度35~65%RH；需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，在焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。

附 1：文件签审

拟 制：	夏潇	日期：	2025.02.07
审 核：	文洪辉	日期：	2025.02.07
产品审查：	苟于华	日期：	2025.02.11
工艺审查：	陈圳	日期：	2025.02.11
标 准 化：	吴雪梅	日期：	2025.02.11
批 准：	罗序菲	日期：	2025.02.11
质量归档：	祝燕容	日期：	2025.02.11

附 2：规格书修订记录

版本	日期	拟制	主要更改内容	变更单号
V0.0	2023.09.15	郑丽瑶	初版	/
V0.1	2025.02.07	夏潇	新增测试曲线	

附 3：规格书模板标记

模板版本：2025 版

定版时间：2024.12.28